

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Новосибирский государственный технический университет»

Кафедра самолето- и вертолетостроения

“УТВЕРЖДАЮ”  
ДЕКАН ФЛА  
д.т.н., профессор С.Д. Саленко  
“        ”               Г.

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**Специальные виды изготовления деталей летательных аппаратов**

Образовательная программа: 24.04.04 Авиастроение , магистерская программа: Самолето- и вертолетостроение

# 1. Обобщенная структура фонда оценочных средств учебной дисциплины

Обобщенная структура фонда оценочных средств по дисциплине Специальные виды изготовления деталей летательных аппаратов приведена в Таблице.

Таблица

Формируемые компетенции	Показатели сформированности компетенций (знания, умения, навыки)	Темы	Этапы оценки компетенций	
			Мероприятия текущего контроля (курсовой проект, РГЗ(Р) и др.)	Промежуточная аттестация (экзамен, зачет)
ОК.5 готовность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности	у3. уметь внедрять инновации на действующем предприятии	Основные термины и определения. Роль современных технологий в создании ЛА высокого качества. Общая характеристика электрофизических и электрохимических методов обработки		Экзамен, вопрос 12
ПК.4/ПТ владение методами технологии производства авиационной техники	з1. знать достоинства и применимость специальных виды изготовления деталей летательных аппаратов	Гидровзрывная штамповка и электрогидроимпульсная штамповка Лазерная обработка материалов. Технологические лазеры: устройство, работа и основные характеристики. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Фокусировка лазерного излучения. Лазерная закалка сталей. Лазерный раскрой листовых материалов. Лазерная сварка. Пробивка отверстий. Маркировка. Технологические установки Магнитно-импульсная обработка (МИОМ). Основные законы магнитного поля. Взаимодействие сильных импульсных магнитных полей с металлами. Сущность МИОМ. Технологические установки. Индукторы. Расчет параметров процессов МИОМ. КПД процессов МИОМ Основные термины и определения. Роль современных технологий в создании ЛА высокого качества. Общая характеристика электрофизических и электрохимических методов обработки Плазменная обработка. Плазмотроны. Технологические операции плазменной обработки: резка, сварка, напыление покрытий, получение порошков и др. Размерная электрохимическая обработка. Растворение металлов в электролитах при		Экзамен, вопросы 1-11

		<p>электролизе. Сущность метода. Расчет параметров процессов обработки. Технологические операции</p> <p>Размерное химическое травление. Химическое растворение металлов в кислотах и щелочах.</p> <p>Сущность метода размерного травления алюминиевых сплавов. Технологические операции. Оборудование</p> <p>Ультразвуковая обработка. Механика ультразвука. Взаимодействие ультразвука с веществом. Источники ультразвука: магнитострикционные и пьезоэлектрические преобразователи. Концентраторы ультразвука. Технологические операции ультразвуковой обработки: размерная обработка твердых и хрупких материалов, сварка, очистка, резание, упрочнение поверхностей и др.</p> <p>Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевые пушки. Взаимодействие ускоренных электронов с веществом. Технологические операции электронно-лучевой обработки. Электроэрозионная обработка. Сущность и особенности метода. Расчет параметров процесса обработки. Технологические операции</p>		
ПК.4/ПТ	<p>з2. знать специальные виды изготовления деталей летательных аппаратов</p>	<p>Лазерная обработка материалов. Технологические лазеры: устройство, работа и основные характеристики. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Фокусировка лазерного излучения. Лазерная закалка сталей. Лазерный раскрой листовых материалов. Лазерная сварка. Пробивка отверстий. Маркировка. Технологические установки</p> <p>Магнитно-импульсная обработка (МИОМ). Основные законы магнитного поля. Взаимодействие сильных импульсных магнитных полей с металлами. Сущность МИОМ. Технологические установки. Индукторы. Расчет параметров процессов МИОМ. КПД процессов МИОМ</p> <p>Плазменная обработка. Плазмотроны. Технологические операции плазменной обработки: резка,</p>		<p>Экзамен, вопросы 1-2, 4-10</p>

		<p>сварка, напыление покрытий, получение порошков и др.</p> <p>Размерная электрохимическая обработка. Растворение металлов в электролитах при электролизе. Сущность метода. Расчет параметров процессов обработки.</p> <p>Технологические операции</p> <p>Размерное химическое травление. Химическое растворение металлов в кислотах и щелочах.</p> <p>Сущность метода размерного травления алюминиевых сплавов. Технологические операции. Оборудование</p> <p>Ультразвуковая обработка. Механика ультразвука. Взаимодействие ультразвука с веществом. Источники ультразвука: магнитострикционные и пьезоэлектрические преобразователи. Концентраторы ультразвука. Технологические операции ультразвуковой обработки: размерная обработка твердых и хрупких материалов, сварка, очистка, резание, упрочнение поверхностей и др.</p> <p>Электроэрозионная обработка. Сущность и особенности метода. Расчет параметров процесса обработки.</p> <p>Технологические операции</p>		
ПК.4/ПТ	у1. уметь рассчитывать основные технологические параметры	<p>Лазерная обработка материалов. Технологические лазеры: устройство, работа и основные характеристики. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Фокусировка лазерного излучения. Лазерная закалка сталей. Лазерный раскрой листовых материалов. Лазерная сварка. Пробивка отверстий. Маркировка. Технологические установки</p> <p>Магнитно-импульсная обработка (МИОМ). Основные законы магнитного поля. Взаимодействие сильных импульсных магнитных полей с металлами. Сущность МИОМ. Технологические установки. Индукторы. Расчет параметров процессов МИОМ. КПД процессов МИОМ</p> <p>Плазменная обработка. Плазмотроны. Технологические операции плазменной обработки: резка, сварка, напыление покрытий, получение порошков и др.</p> <p>Размерная электрохимическая</p>	РГЗ, разделы 1-2	Экзамен, вопросы 1-10

		<p>обработка. Растворение металлов в электролитах при электролизе. Сущность метода. Расчет параметров процессов обработки. Технологические операции</p> <p>Размерное химическое травление. Химическое растворение металлов в кислотах и щелочах. Сущность метода размерного травления алюминиевых сплавов. Технологические операции. Оборудование</p> <p>Ультразвуковая обработка. Механика ультразвука. Взаимодействие ультразвука с веществом. Источники ультразвука: магнитострикционные и пьезоэлектрические преобразователи. Концентраторы ультразвука. Технологические операции ультразвуковой обработки: размерная обработка твердых и хрупких материалов, сварка, очистка, резание, упрочнение поверхностей и др.</p> <p>Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевые пушки. Взаимодействие ускоренных электронов с веществом. Технологические операции электронно-лучевой обработки. Электроэрозионная обработка. Сущность и особенности метода. Расчет параметров процесса обработки. Технологические операции</p>		
ПК.4/ПТ	<p>у5. Сформулировать требования к технологической оснастке и оборудованию, определить режимы переработки материала, исходя из химического его строения и технологических свойств.</p>	<p>Гидровзрывная штамповка и электрогидроимпульсная штамповка. Лазерная обработка материалов. Технологические лазеры: устройство, работа и основные характеристики. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Фокусировка лазерного излучения. Лазерная закалка сталей. Лазерный раскрой листовых материалов. Лазерная сварка. Пробивка отверстий. Маркировка. Технологические установки</p> <p>Магнитно-импульсная обработка (МИОМ). Основные законы магнитного поля. Взаимодействие сильных импульсных магнитных полей с металлами. Сущность МИОМ. Технологические установки. Индукторы. Расчет параметров процессов МИОМ.</p>		Экзамен, вопросы 1-11

		КПД процессов МИОМ Плазменная обработка. Плазмотроны. Технологические операции плазменной обработки: резка, сварка, напыление покрытий, получение порошков и др. Размерная электрохимическая обработка. Растворение металлов в электролитах при электролизе. Сущность метода. Расчет параметров процессов обработки. Технологические операции Размерное химическое травление. Химическое растворение металлов в кислотах и щелочах. Сущность метода размерного травления алюминиевых сплавов. Технологические операции. Оборудование Ультразвуковая обработка. Механика ультразвука. Взаимодействие ультразвука с веществом. Источники ультразвука: магнитострикционные и пьезоэлектрические преобразователи. Концентраторы ультразвука. Технологические операции ультразвуковой обработки: размерная обработка твердых и хрупких материалов, сварка, очистка, резание, упрочнение поверхностей и др. Электронно-лучевая обработка. Электронно- лучевые пушки. Взаимодействие ускоренных электронов с веществом. Технологические операции электронно-лучевой обработки Электроэрозионная обработка. Сущность и особенности метода. Расчет параметров процесса обработки. Технологические операции		
--	--	--	--	--

## 2. Методика оценки этапов формирования компетенций в рамках дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 3 семестре - в форме экзамена, который направлен на оценку сформированности компетенций ОК.5, ПК.4/ПТ.

Экзамен проводится в устной форме, по билетам. На подготовку к ответу дается полчаса.

Кроме того, сформированность компетенций проверяется при проведении мероприятий текущего контроля, указанных в таблице раздела 1.

В 3 семестре обязательным этапом текущей аттестации является расчетно-графическое задание (работа) (РГЗ(Р)). Требования к выполнению РГЗ(Р), состав и правила оценки сформулированы в паспорте РГЗ(Р).

Общие правила выставления оценки по дисциплине определяются балльно-рейтинговой системой, приведенной в рабочей программе учебной дисциплины.

На основании приведенных далее критериев можно сделать общий вывод о сформированности компетенций ОК.5, ПК.4/ПТ, за которые отвечает дисциплина, на разных уровнях.

### **Общая характеристика уровней освоения компетенций.**

**Ниже порогового.** Уровень выполнения работ не отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы могут носить существенный характер, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не достаточно, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены или выполнены с существенными ошибками.

**Пороговый.** Уровень выполнения работ отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

**Базовый.** Уровень выполнения работ отвечает всем основным требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

**Продвинутый.** Уровень выполнения работ отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.